

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0738000200

Status:

Active

Overview:

[hdm](#)

Description:

2.00mm (.079") Pitch HDM® Board-to-Board Midplane Header, Vertical, SMC, Press-Fit, Long Pin, Open End Option, 72 Circuits

Documents:

[3D Model](#)

[Drawing \(PDF\)](#)

[Test Summary \(PDF\)](#)

[Product Specification PS-73780-999 \(PDF\)](#)

[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification

CSA

LR19980

UL

E29179

General

Product Family

Backplane Connectors

Series

73800

Application

Midplane

Component Type

PCB Header

Overview

[hdm](#)

Product Name

HDM®

Style

N/A

Physical

Circuits (Loaded)

72

Circuits (maximum)

72

Color - Resin

Black, Natural

Durability (mating cycles max)

250

First Mate / Last Break

No

Flammability

94V-0

Guide to Mating Part

No

Keying to Mating Part

None

Material - Plating Mating

Gold

Material - Plating Termination

Gold

Material - Resin

High Temperature Thermoplastic

Number of Columns

12

Number of Pairs

Open Pin Field

Number of Rows

6

Orientation

Vertical

PC Tail Length (in)

0.453 In

PC Tail Length (mm)

11.50 mm

PCB Locator

No

PCB Retention

Yes

PCB Thickness Recommended (in)

0.157 In

PCB Thickness Recommended (mm)

4.00 mm

Packaging Type

Tube

Pitch - Mating Interface (in)

0.079 In

Pitch - Mating Interface (mm)

2.00 mm

Pitch - Term. Interface (in)

0.079 In

Pitch - Term. Interface (mm)

2.00 mm

Plating min: Mating (µin)

30

Plating min: Mating (µm)

0.75

Plating min: Termination (µin)

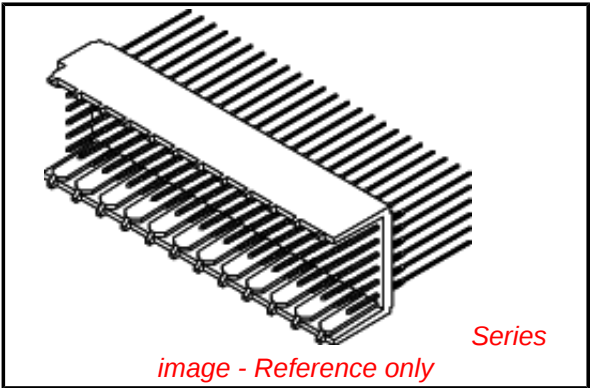
2

Plating min: Termination (µm)

0.05

Polarized to PCB

No



EU RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Reviewed

Halogen-Free

Status

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

73800Series

Mates With

73632 HDM PLUS® Board-to-Board Daughtercard Receptacle. 73780 HDM® Board-to-Board Daughtercard Receptacle

Application Tooling | FAQ

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

Global

Description

Product #

Flat Rock Tooling for 0622013700 Pneumatic Press

Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	-55°C to +105°C

Electrical

Current - Maximum per Contact	1A
Data Rate	1.0 Gbps
Real Signals (per 25mm)	75
Shielded	No
Voltage - Maximum	250V AC

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Packaging Specification	PK-70873-0868
Product Specification	PS-73780-999
Sales Drawing	SD-73800-001

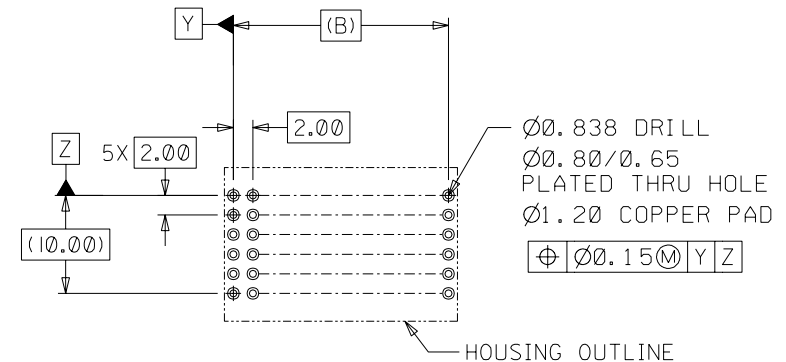
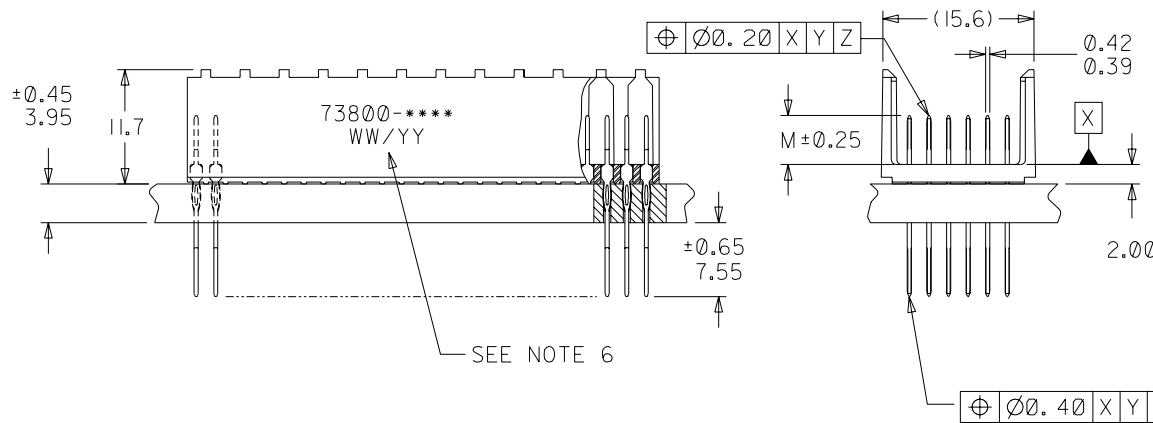
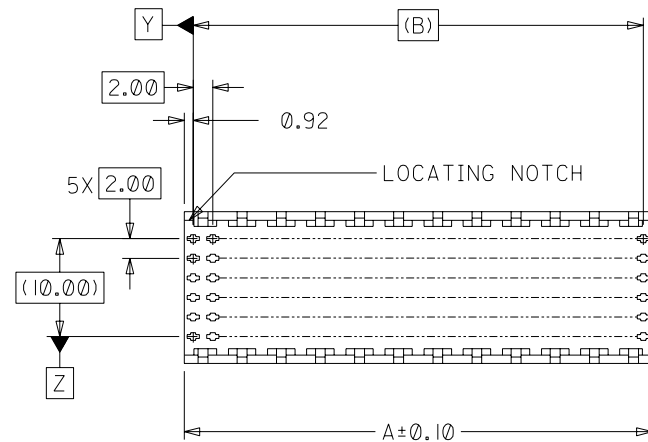
HDM and High Density Metric are trademarks of Amphenol Corporation

This document was generated on 05/14/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

NOTES:

1. MATERIALS: HOUSING - LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP), GLASS-FILLED, UL94V-0, COLOR: BLACK, TERMINAL - PHOSPHOR BRONZE.
2. FINISHES: SELECTIVE GOLD (Au) IN CONTACT AREA, 0.00076mm MINIMUM THICKNESS; NICKEL (Ni) AND GOLD FLASH OVERALL SELECTIVE GOLD (Au) IN CONTACT AREA, 0.00076mm MINIMUM THICKNESS; SELECTIVE TIN/LEAD (Sn/Pb) IN COMPLIANT AREA, NICKEL (Ni) OVERALL.
3. THIS PART CONFORMS TO MOLEX PRODUCT SPECIFICATION PS-73780-999.
4. FOR MIXED CONTACT MATING LENGTHS, CONSULT FACTORY FOR AVAILABILITY.
5. PACKAGE PER PK-70873-0868.
6. PARTS MARKED WITH PART NUMBER AND DATE CODE, ON EITHER SIDE, APPROXIMATELY WHERE SHOWN.



PCB LAYOUT: COMPONENT SIDE
RECOMMENDED PCB THICKNESS: 3.95±0.45

MATERIAL NUMBER	NUMBER OF CONTACTS	DIM "A"	DIM "B"	DIM "M"	PLATING
73800-0000	72	23.84	22.00	5.00	GOLD/GOLD FLASH
73800-0200	72	23.84	22.00	6.00	GOLD/GOLD FLASH
73800-1000	144	47.84	46.00	5.00	GOLD/GOLD FLASH
73800-1200	144	47.84	46.00	6.00	GOLD/GOLD FLASH
73800-2000	72	23.84	22.00	5.00	GOLD/TIN-LEAD
73800-2200	72	23.84	22.00	6.00	GOLD/TIN-LEAD
73800-3000	144	47.84	46.00	5.00	GOLD/TIN-LEAD
73800-3200	144	47.84	46.00	6.00	GOLD/TIN-LEAD

REVISED
EC NO: UCP2004-1438
DRWN: BINGHAM 04/02/04
CHK: REED 04/02/04
APPR: BIXLER 04/02/04
H

DESCRIPTION
MAJOR
CRITICAL
REV

QUALITY SYMBOLS

GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED)

	mm	INCH
4 PLACES	±0.	±.
3 PLACES	±0.	±.
2 PLACES	±0.05	±.
1 PLACE	±0.10	±.

ANGULAR: ± 1/2°

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

SCALE
2 : 1

DESIGN UNITS
mm INCH

DRAWN BY & DATE
JBINGHAM 97/05/16

CHECKED BY & DATE
SREED 97/05/16

APPROVED BY & DATE
CBIXLER 97/05/16

CAD FILENAME
S73800X1.DGN

THIRD ANGLE PROJECTION

TITLE: SALES ASSEMBLY
HDM DOUBLE-END MIDPLANE
OPEN END OPTION

MOLEX INCORPORATED

MATERIAL NO. SEE CHART
DRAWING NO. SD-73800-001
SHEET NO. 1 OF 1
SIZE B

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru